

DEX-5030-300HSF压合机



技术参数:

产品型号	DEX-5030-300HSF
整机功率	6.5KW
输入电压	2相/220v
机身尺寸	L850*H650*W1950mm
上模发热板尺寸	400mm*300mm
有效工作台面尺寸	520mm*420mm
最大可装载尺寸	500mm*400mm
产品适用尺寸	500mm*400mm
下压行程	300mm
驱动方式	驱动方式
重复定位精度	±0.03mm
最大压力	2000kg
整机重量	约450kg

压力机特点

- 1.下压压力可自由设定,并读取压力值,下压动作3段式可调
- 2.采用精密伺服电机驱动,精密丝杆导向,运作精度高,运行稳定性高
- 3.温度通讯读取,智能温控防呆,响应快,精度高
- 4.可扩展侧压、水冷、风冷系统,实现单机台冷、热压工艺
- 5.能耗低、效率高、运作安静,性能稳定、操作方便等特点

应用范围:

可应用于手机皮套、IPAD套,电子产品、塑料玩具、包布制品、高精度塑料制品的成型、熔接、铆接、点熔、、贴合保压,工装测试等工艺。

设备简介

DX-5030-300HSF 设备采用四柱式结构设计,配备精密伺服电机驱动,精密丝杆及压力传感器,保证高精度的同时也增加了设备运作的静谧性,机身为方通承重一体焊成,机身稳定固,微电脑操作面板,便捷操作,配有安全光栅、活动脚轮、伸缩脚杯,可适用多种高精度工艺需求及无气源场合使用。